

2020年1月24日

関係者各位

2021年メカトロニクス国際会議
実行委員長 藤本 博志

2021年メカトロニクス国際会議 (IEEE International Conference on Mechatronics)
パッケージスポンサーのご案内

謹啓 貴社におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

2021年3月7日から9日、柏市の柏の葉カンファレンスセンターにおきまして、米国電気電子学会(IEEE)産業エレクトロニクスソサイエティ(Industrial Electronics Society, IES)主催「2021年メカトロニクス国際会議、ICM2021」を開催いたします。本会議はメカトロニクスの最新の研究成果に関する国際規模による研究討論の場を提供し、広く内外におけるこの分野の発展に寄与することを目的としております。今回の開催は通算10回目となり、内外から約170名の参加者を予定いたしております。

つきましては別紙のとおり、本会議に関連する企業様から本会議のパッケージスポンサーを募集いたしますので、ここにご案内を申し上げます。パッケージスポンサーとして参加いただくことで、国内外の著名な教授・研究者や優秀な学生参加者に対して、メカトロニクスやモーションコントロール分野の技術を重要視する姿勢が伝わり、採用活動などに効果があるものと思われれます。これらの分野の重要な応用分野である電機・制御技術や自動車技術において、我が国を代表する企業様に多数ご参加いただくことは、会議の成功の重要な鍵と考えております。

ホームページにつきましては、今後更新を続け、2020年10月20日の演題締め切りにあわせ、会議公式ウェブサイトへのアクセス数が増加する見込みとなっており、内外の研究者へ、アピールの絶好の機会と確信いたしております。

貴社におかれましては、本会議の趣旨およびメリットをご理解いただき、本大会の企業スポンサーとしてご協力を賜りたく、格別のご高配をよろしくお願い申し上げます。

謹白

<お問合せ先>

ICM2021 事務局

〒277-8561

千葉県柏市柏の葉5-1-5 東京大学柏キャンパス

新領域基盤棟7H1

担当：幹事 永井

TEL: 04-7136-3873

E-mail: nagai-saka@edu.k.u-tokyo.ac.jp

ICM 2021 パッケージスポンサーのご案内

● 会議概要

- 名称： 2019年メカトロニクス国際会議
英文： IEEE International Conference on Mechatronics (ICM2021)
開催期間： 2021年3月7日（日）～9日（火） 3日間
開催場所： 柏の葉カンファレンスセンター
（〒277-0871 柏市若柴 178-4 ホテル&レジデンス棟 2階）
予定参加人数： 170名（国内参加者 100名 海外参加者 70名）
予定発表論文数： 140件



● パッケージスポンサーの募集について

Platinum / Gold / Silver の 3 種類のスポンサーを募集いたします。ICM2021 Web トップページ、スポンサー看板等に、貴社のロゴを掲出します。また、企業説明のための展示ブースや昼食時の参加学生へのプレゼンの機会もご用意いたします。

<パッケージ内容>

○ 公式ホームページへのロゴ掲載

URL： <http://ewh.ieee.org/conf/icm/2021/>

公開予定期間： 2021年9月30日（木）まで（会議開催後、半年後までの予定）

掲載方法： トップページに貴社ロゴマークを掲載し、貴社ウェブサイトへのリンクを貼ります。Platinum、Gold、Silver の順に掲載いたします。

同一パッケージ内の掲載位置につきましては、委員会にご一任ください。

○ 会場内にスポンサー看板を設置

会期中、会場内にスポンサー看板を設置し、貴社のロゴを掲出いたします。

○ 展示ブース

会期中、会場廊下に展示ブースを設置し、参加者への企業説明の機会を提供いたします。

○ 昼食時会場スクリーンを使用した企業説明のプレゼン

参加者は会場内で昼食を取っていただきます。その際、スクリーンを使用し、参加学生への企業説明プレゼンをしていただけます。

【スポンサーパッケージ特典】

(ICM2021 幹事にお申込みいただき、遅くとも 2021 年 1 月までに ICM2021 の口座に入金を依頼する予定。)

媒体	Web トップページ	スポンサー 看板	展示 ブース	昼食時プレゼン (学生への PR)	その他 オプション
Platinum ¥600,000	大	大	有	有	検討中
Gold ¥400,000	中	中	件数次第	件数次第	
Silver ¥200,000	小	小	無	無	

※ 一度お申込の後でも、追加でお申込いただければ上位のパッケージへと変更が可能です。

変更をご希望の際は、運営事務局までお問合せください。

※ お申込状況により、ロゴの大きさ、掲載間隔等を調整させていただきますので予めご了承ください。

※ その他：プログラムブックに広告を掲載する、ネームホルダーの紐に企業名を印字するなどを検討中。

【お申込み】

- 申込方法： 申し込み用紙にご記入の上、事務局宛にメールまたは FAX にてお送りください。
- 掲載期間： ロゴのご提出およびご入金の確認より、約 1 週間 (Web 更新作業) 後から、2021 年 9 月 30 日 (木) (会議開催後半年後まで) 予定
- 申込締切： 2020 年 7 月 31 日 (金)
- 掲載についてのお願い
 - お申込後、もしくは申込と同時にロゴマークを運営事務局宛にメールにてお送りください。ロゴデータは Illustrator データでアウトライン化されたものをご提供ください。もしお持ちでなければ、高解像度の jpeg データでも結構です。

ICM2021 運営事務局メールアドレス： nagai-saka@edu.k.u-tokyo.ac.jp

- 申し込み確認後、請求書を発行し、ご郵送いたします。ご入金を確認次第、ロゴを Web トップページに掲載します。ご入金は遅くとも 2021 年 1 月までにお願ひ致します。
- ロゴマーク掲載場所の背景色は白となりますので白地に掲載可能なタイプをお送りください。
- ロゴマークに縦型、横型がある場合は基本横型のマークにて掲載させていただきます。数種類のロゴタイプがある場合はいくつかお送りいただき、選定については委員会にお任せいただく場合もございますのでご了承ください。
- ロゴマークからのリンク先は可能であれば、英語のサイトが望ましいです。

以上